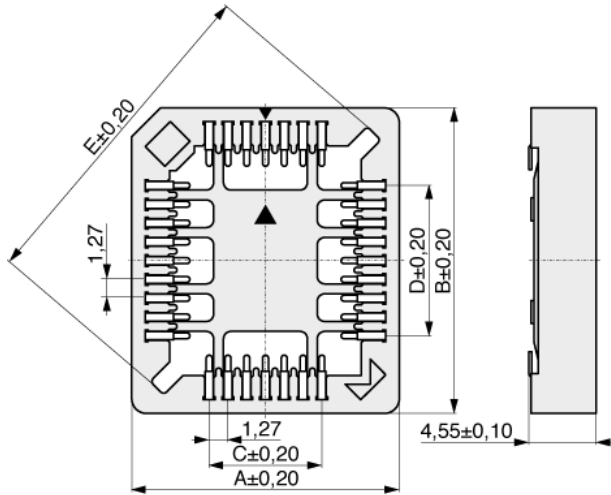


| | |
|------------------------|--|
| Raster (mm) | 1,27 |
| Polzahl | 20 |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Nennstrom | 1,0 A |
| Nennspannung | 100 V _{RMS} / V _{DC} |
| Durchschlagspannung | 600 V _{RMS} für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Verpackung | Stange |
| A | 15,24 |
| B | 15,24 |
| C | 5,08 |
| D | 5,08 |
| E | 16,70 |
| F | 12,70 |

PLCC-Sockel für SMD-Montage (gem. JEDEC MO-047 / MO-052) mit dem gleichen Anschluss-Layout wie der Chip.

Normale Variation.



Footprint:

